

開口部の小さな薄いマスクでも、充分なはんだ量を確保

Ensures sufficient solder amounts even on thin masks with small openings

### 特長

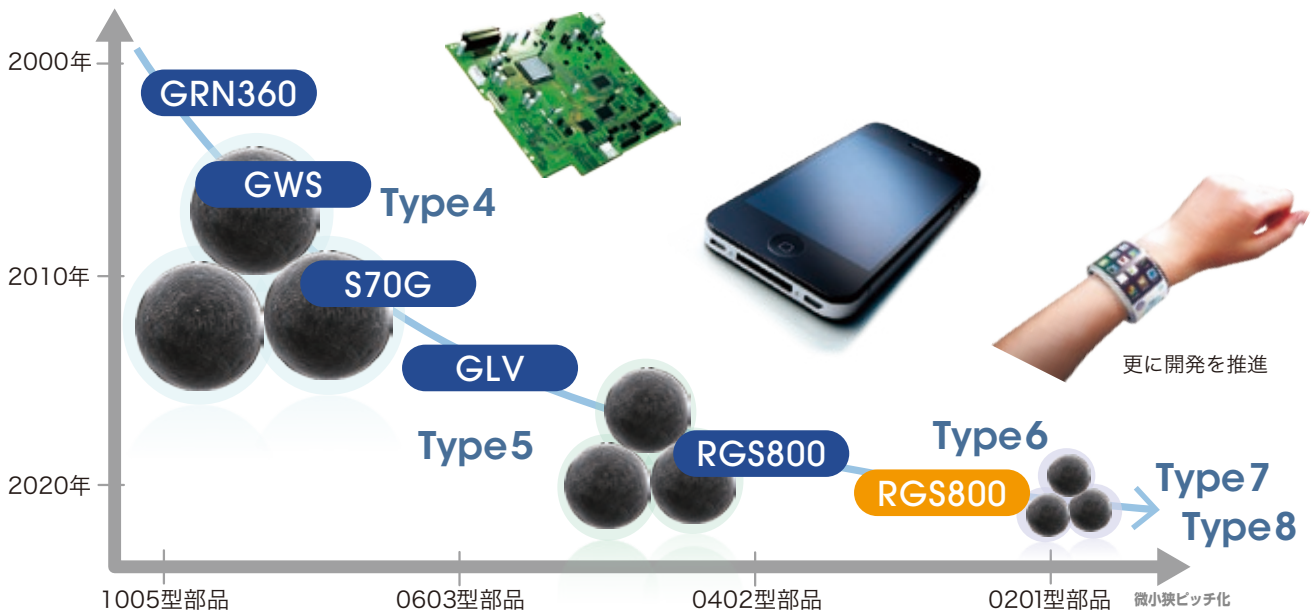
- RGS800 Type6は、微小な0201チップ部品の実装を実現
- ロジンや活性剤の改良で活性力をup、微小粒子でも良好な濡れ性を確保
- フラックスの失活温度を上昇、リフローでの再酸化を防止
- 独自の造粒技術で球形はんだ合金を製造、良好な印刷性を実現

0201 部品の実装



### Revolutionary Products

粉末の微細化とフラックスの開発で、微小部品を実装



- 長年培った造粒技術で製造された、球形はんだ合金粉末

